



組込み総合技術展 関西  
**Embedded Technology WEST**

**WEST**  
2011



IoT総合技術展 関西 Internet of Things Technology  
**IoT Technology WEST**  
2017

主催：一般社団法人組込みシステム技術協会／企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

## 出展のご案内

会期

2017年7月12日水・13日木

会場

グランフロント大阪  
コングレコンベンションセンター



最新技術が集結する  
《組込み×IoT》総合技術展  
大阪中心部のグランフロント大阪で開催!



ETWest / IoT Technology West公式サイト

ETWest IoT

検索



一般社団法人  
組込みシステム技術協会  
Japan Embedded Systems Technology Association

Jtb Communication Design

## 開催概要

名 称： Embedded Technology West 2017／組込み総合技術展 関西  
IoT Technology West 2017／IoT総合技術展 関西

主 催： 一般社団法人 組込みシステム技術協会  
企画・推進： 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

会 期： 2017年7月12日(水)・13日(木) 10:00～17:00 会 場： グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

## 前回開催実績

※同時開催展  
「Smart Energy Japan 2016 in Osaka」含む

出展社数：

119  
社・団体

小間数：

184  
小間

来場者数：

6,715  
名

西日本からの来場：

90%

来場企業・団体数：

1,992社

※2015年来場実績

■ 西日本を拠点とする主要企業への販促の絶好の機会です！

## 展示会場

ETWest エリア



目的意識の高い技術者、  
マネジメント層が  
中核の来場者です！

IoT Technology West  
エリア



## カンファレンス

### ○基調講演

展示会コンセプト・テーマに産業界のトップ企業や官学の各分野からキーパーソンを招聘し、組込み業界として注目される旬のテーマに沿った将来展望を語ります。

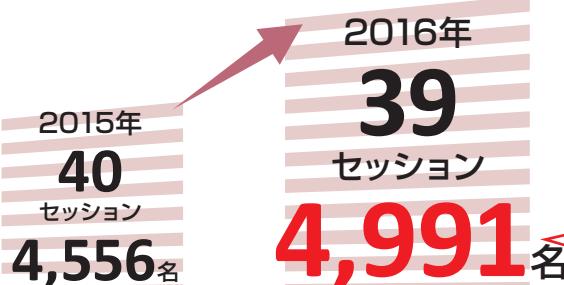
### ○テクニカルセッション

現場の第一線で活躍するトップレベルの技術者や専門家が、いま学んでおきたい技術テーマをじっくりレクチャーする技術セミナーです。

### ○ヒートアップセッション

組込みシステム開発にまつわる技術課題、ビジネスビジョンなど、いま知っておきたいホットなテーマを取り上げ、聴講者とともに掘り下げていくセッションです。

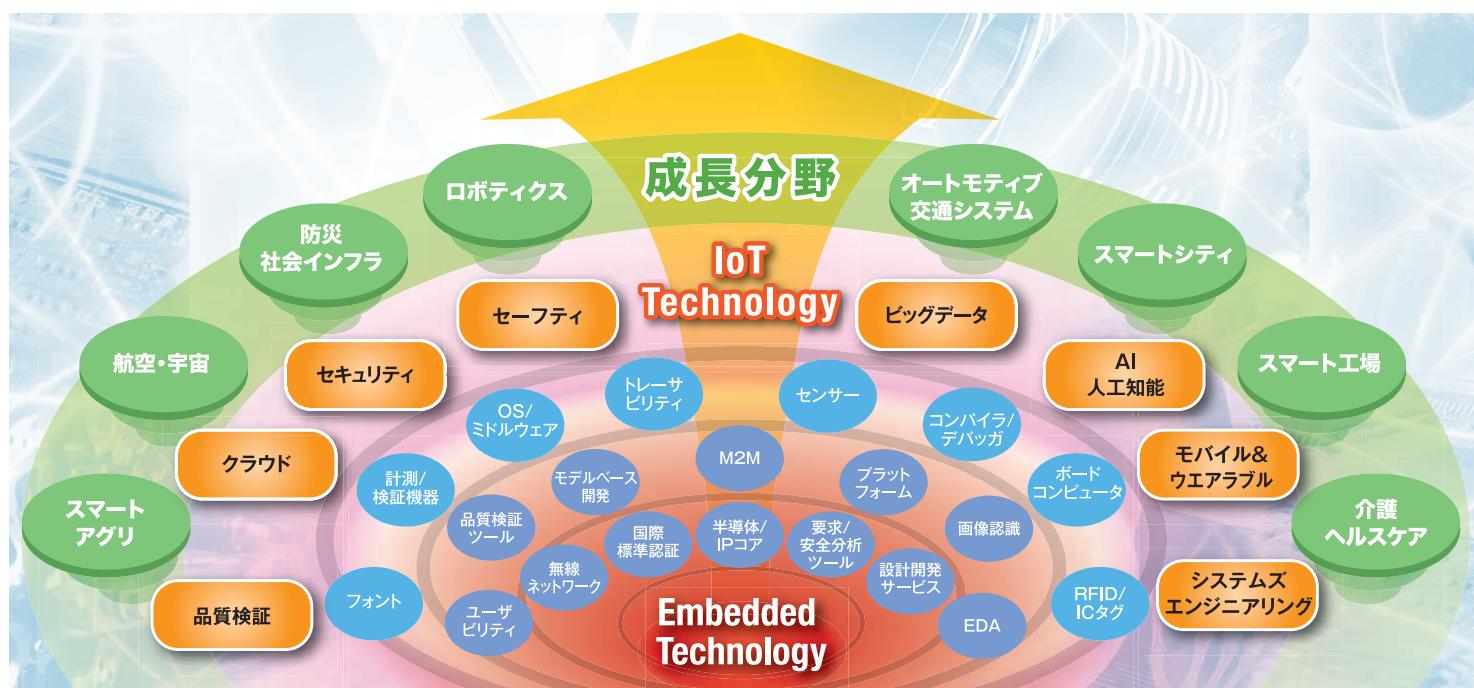
カンファレンス受講者数：



前回は対前年比  
約110%の  
聴講者を集客！

最新の技術動向をはじめ、多彩なテーマの  
無料カンファレンスを併設することで、  
幅広い分野の来場者を集客します。

# ETWest / IoT Technology West コンセプト図



## ETWest 出展対象と来場対象

### 出展社

#### ハードウェア・ソリューション

CPU/MCU、DSP、映像・画像処理技術、SoC、ASSP/ASIC、メモリモジュール、SSD、IPコア、FPGA/PLD、メディアプロセッサ、アナログIC(電源用、A/D、D/A等)、パワー半導体、有線/無線ネットワーク(WiFi、Bluetooth、ZigBee等)、通信インターフェース(HDMI、USB等)、NFC、RFID/ICタグ、MEMS、ラック/ソケット、ROM/Flashプログラミング装置、組込みプラットフォーム、ボード・コンピュータ、産業用PC、タッチパネル・ディスプレイ、その他

#### 開発環境・ツール

開発支援ツール、  
言語系(C/C++、Java、HTML/XML、UML、SysML、コンバイラ/アセンブラー等)、  
デバッガツール(ICE、エミュレータ、デバッガ、シミュレータ等)、統合開発環境、  
計測機器(オシロスコープ、アナライザ、分析機器、信号発生器等)、LSI設計/検証ツール、  
システム設計ツール、プリント基板設計ツール、コ・デザインツール、  
コ・ペリフィケーションツール、品質管理ツール、テスト・検証サービス、EDAツール、その他

#### ソフトウェア・ソリューション

リアルタイムOS、組込みLinux、Android、デバイスドライバ、  
ファームウェア、ミドルウェア、コーデック、組込みフォント、  
組込みデータベース、セキュリティ関連(アンチウィルス、暗号、認証等)、  
ユーザビリティ関連ソリューション、その他 ソフトウェアIP、  
ソフトウェア部品

#### インテグレーション/デザインサービス/関連企業・団体

受託開発/コンサルティング、品質検証サービス、  
ROM/Flashプログラミングサービス、大学/研究機関、  
地方自治体/地域活動団体、標準化・技術普及団体、出版、  
教育/人材育成、人材派遣、その他

### 来場者

- 自社製品・ソリューション開発のため組込み製品を導入する幅広い分野のメーカー(技術者・マネジメント層)  
※分野例:オートモーティブ、スマートエネルギー、医療/介護、社会インフラ、FA、通信/モバイル/ネットワークなど
- 機器・システムの設計や開発パートナーをお探しの組込み開発・設計を行う技術者
- 企業ニーズに合わせた製品・ソリューションを探すシステムインテグレーター

### 出展社

- IoT向け半導体デバイス  
◎各種センサーネットワーク/M2M技術  
◎遠隔監視・制御システム  
◎ワイヤレスネットワーク(Wi-SUN,Wi-Fi,Bluetooth,Zigbee,NFCなど)  
◎ウエアラブル関連機器  
◎ITS関連システム(車載ネットワーク、交通管理システムなど)

- ◎データ分析・解析技術  
◎IoT向けプラットフォーム設計技術  
◎セキュリティ/認証技術  
◎スマートエネルギー関連技術(ワイヤレス電力伝送、スマートメーターなど)  
◎IoT向けインテグレーションサービス  
◎各種認証取得サービス(無線認証など)

### 来場者

- IoTシステムの企画、構築、運用などの業務を一括して請け負うソリューションベンダー
- IoT活用に向けたアプリケーション開発を行う技術者
- 多様な産業分野でサービス提供を図るメーカー、サプライヤの技術者・マネジメント層

## 出展要項

出展料

ETWest 2017 /  
IoT Technology West 2017

Aブース  
(パッケージブース)

2m×2m=約4m<sup>2</sup> **270,000円** [税込]

Bブース  
(スペース渡し)  
※4小間から申込可能

2m×2m=約4m<sup>2</sup> **162,000円** [税込]

※Bブースは、スペース渡しとなります。但し、4小間以上から申込み可能となります。  
※変則形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。  
※4小間以上は原則複数小間になります。単列をご希望の場合は、事務局までご相談ください。  
<Bブース申込の場合> パッケージブース、レンタル備品のご案内  
事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。  
皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用のご参考としてご確認ください。  
詳細は4月(予定)に行われる出展説明会にてご説明させていただきます。

小間仕様

Aブース 1小間仕様

- ・パックパネル
  - ・システムカウンター ..... (W1950×D950×H750)
  - ・バラベット ..... (W1950×H300)
  - ・社名板 ..... 一式
  - ・蛍光灯 ..... 1灯
- ※展示台には片方に引き戸が付いています。  
※コンセント(電気使用料500Wまで)をご希望の場合は別途無料にて承ります。(要申請)



申込期限

**2017年2月28日(火) 必着**

※ただし、満小間になり次第締め切らせていただきます。

申込について

■出展規約: 出展申込にあたっては、別紙出展規約を遵守することを承諾した上で出展申込書を事務局宛に送付してください。

■出展社説明会: 2017年4月の開催予定です。

○ 説明会概要

出展要項及び出展サポートプログラムの詳細についての説明、会場仕様と小間割りの説明などを行います。※詳細につきましては後日ご案内いたします。

■共同出展について:複数の企業が同一ブースに出展する共同出展が可能です。ただし、社数は小間数と同数以下に限らせていただきます。共同出展社がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。事務局が承認した共同出展社は公式ホームページ等で紹介されます。

## 出展社セミナー

西日本の企業へのPRにご活用下さい!

出展社セミナーは展示会出展とともに、西日本の企業に向けた自社製品・ソリューションの紹介や、有望顧客の囲い込み、聴講者のブース誘導といった会期中の営業・PR活動の成果をあげるためにご活用いただけます。

【会場】展示会場に隣接したセミナールーム(100席※予定)

1枠/45分

**108,000円** [税込]

※セミナーご利用はA/Bブースいずれかをお申込いただいた出展社に限ります。

※セミナールームは、スクール形式100席(予定)、スクリーン、マイク、プロジェクター、演台が常設されております。

※出展社セミナーのほか、多数の出展サポートプログラム(有料)をご用意しております。詳細は事務局までお問合せください。



## 開催までのスケジュール

2016年 9月	2017年 2月	3月	4月	5月	6月	7月
先行予約 申込締切日 9月30日(金)	出展申込 締切日 2月28日(火)		出展社説明会 4月下旬	来場案内 配布 5月下旬	各種提出書類 締切 6月中旬	搬入・設営日 <b>7月11日(火)</b> 展示会開催 <b>7月12日(水)・13日(木)</b>

Embedded Technology 事務局／IoT Technology事務局

TEL:03-5657-0756 FAX:03-5657-0645 e-mail: etinfo@jasa.or.jp

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

ETWest / IoT Technology West公式サイト <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

お問い合わせ  
お申込み